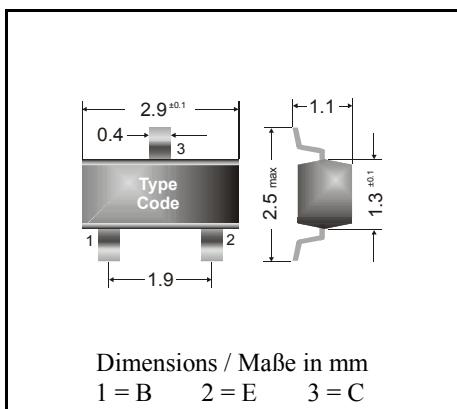


NPN

Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

NPN



Power dissipation – Verlustleistung	250 mW
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

		BCW 71, BCW 72	
Collector-Emitter-voltage	B open	V_{CE0}	45 V
Collector-Base-voltage	E open	V_{CB0}	50 V
Emitter-Base-voltage	C open	V_{EB0}	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	250 mW ¹⁾
Collector current – Kollektorstrom (DC)	I_C		100 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom	I_{CM}		200 mA
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom	I_{BM}		200 mA
Junction temperature – Sperrsichttemperatur	T_j		150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_S		- 65...+ 150°C

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

	Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom $I_E = 0, V_{CB} = 20 \text{ V}$	I_{CB0}	–	–
$I_E = 0, V_{CB} = 20 \text{ V}, T_j = 100^\circ\text{C}$	I_{CB0}	–	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom $I_C = 0, - V_{EB} = 5 \text{ V}$	I_{EB0}	–	10 μA
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspg. ²⁾ $I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 0.5 \text{ mA}$	V_{CEsat}	–	120 mV
$I_C = 50 \text{ mA}, I_B = 2.5 \text{ mA}$	V_{CEsat}	–	250 mV
			–

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminalMontage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß²⁾ Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ¹⁾				
$I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 0.5 \text{ mA}$	V_{BEsat}	–	750 mV	–
$I_C = 50 \text{ mA}, I_B = 2.5 \text{ mA}$	V_{BEsat}	–	850 mV	–
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾				
$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 10 \mu\text{A}$	BCW 71 BCW 72	h_{FE} h_{FE}	– –	90 150
$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 2 \text{ mA}$	BCW 71 BCW 72	h_{FE} h_{FE}	110 200	– 220 450
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾				
$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 2 \text{ mA}$	V_{BEon}	550 mV	–	700 mV
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$	f_T	100 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
$V_{CB} = 10 \text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1 \text{ MHz}$	C_{CB0}	–	2.5 pF	–
Noise figure – Rauschzahl				
$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 200 \mu\text{A}, R_G = 2 \text{ k}\Omega, f = 1 \text{ kHz}, \Delta f = 200 \text{ Hz}$	F	–	–	10 dB
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}		420 K/W ²⁾
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren			BCW 69, BCW 70	
Marking – Stempelung		BCW 71 = K1		BCW 72 = K2

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$ ²⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß